# MANUFACTURE OF HIGH DENSITY CERAMIC SUBSTRATE

Patent Number:

JP3138101

Publication date:

1991-06-12

Inventor(s):

NISHIMURA HIROHARU; others: 02

Applicant(s):

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Requested Patent:

☐ <u>JP3138101</u>

Application Number: JP19890277437 19891024

Priority Number(s):

IPC Classification: B28B3/00; C04B35/00

EC Classification:

Equivalents:

## **Abstract**

PURPOSE:To lessen the burning baking contraction rate and manufacture the above high density ceramic substrate by making a material consisting mainly of an inorganic material into a sheet-shaped molding through vacuum extruding method and pressurizing the sheet-shaped molding through cold hydrostatic pressure method and thereafter processing it into a predetermined configuration and then baking it subsequently.

CONSTITUTION:A material consisting mainly of an inorganic substance is kneaded and made into a sheet-shaped molding by vacuum extruding method and then baked subsequently. Next, the sheetshaped molding is pressurized by means of a cold hydrostatic pressure apparatus. The pressurized vessel 1 is filled with water therein and a pressurizing block 2 is so pushed thereinto that water in the pressurizing vessel 1 is pressurized and further a pressurizing object is pressurized via the water. Following this, the sheet-shaped molding is punched out therefrom into a predetermined configuration and subjected to baking for manufacturing a substrate. Whereby a ceramic substrate is formed which has a small baking contraction rate and high density.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

## ⑩ 日本国特許庁(JP)

**卯特許出願公開** 

# @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-138101

®Int. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

③公開 平成3年(1991)6月12日

B 28 B 3/00 C 04 B 35/00

102

7224-4 G 8924-4 G

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全5頁)

会発明の名称

高密度セラミツク基板の製造方法

E

顧 平1-277437 创特

. 29出 頭 平1(1989)10月24日

弘治 ⑫発 明 皼 四発 明 者 小 Ж 御発 明 者 多木 宏 光 の出 顔 人 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地

四代 理 人 弁理士 粟野 重孝 外1名

1 発明の名称

高密度セラミック基板の製造方法。

- 2 特許請求の範囲
- (1)無機質材料を主成分とする原料を混合し、 真空押し出し法によってシート状成形体を形成 し、前記シート状成形体を乾燥させ、前記シート 状成形体を冷間静水圧法により加圧し、その後に 前記シート状成形体を所定の形状に加工し、焼成 する事を特徴とする高密度セラミック基板の製造 方法。
- (2)無機質材料に酸化アルミニウムを用いる事 を特徴とする請求項第1項記載の高密度セラミッ ク基板の製造方法。
- (3)無機質材料にアルカリ土類金属の酸化物を 用いる事を特徴とする請求項第1項記載の高密度 セラミック基板の製造方法。
- 3 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、電子部品を搭載する高密度セラミッ

ク基板の製造方法に関するものである。

従来の技術

従来、高密度セラミック基板の製造方法の一つ として、ドクタープレード法がある。ドクターブ レード法は無機質材料に溶媒や結合剤等を加え、 混合調整したスリップをベルト上に流しだし、ド クタープレードで厚さを調整して、シート状成形 体を形成し、その後にシート状成形体を乾燥さ せ、所定の形状に加工して焼成する方法である。 また他の製造方法として押し出し成形法かある。 押し出し成形法は無機質原料に水と可塑剤及び結 合剤を適量加え、十分均一に選練しなから原料中 の空気を除去していき、その混練したものを密閉 された真空押し出し機から押し出してシート状成 形体を作成し、そのシート状成形体を乾燥後焼成 する方法である。

発明が解決しようとする課題

ドクタープレード法では原料のスリップの調整 に有機能剤を用いるために防爆設備が必要となり 設備投資にコストがかかる。また押し出し成形法

## 特開平3-138101(2)

本発明は前記従来の問題点を解決しようとする もので、高密度な基板を製造する事ができるとと もに、焼成収縮率を小さくする事ができる高密度 セラミック基板の製造方法を提供する事を目的と している。

課題を解決するための手段

てそのシート状成形体を1.5重量%の含水率ま で乾燥させる。次に第1図に示す様な冷間静水圧 加圧装置によってシート状成形体を加圧する。第 1 図において1 は加圧容器で、加圧容器 1 には質 通孔 1 a が設けられており、貫通孔 1 a には圧力 プロック2が挿入されている。又加圧容器1の中・ には水が充填されている。この装置は先ず加圧容。 器1の中に加圧対象物を入れ、加圧プロック2を 押し込む事によって加圧容器1の中の水を加圧 し、その水を介して加圧対象物を加圧する。本実 旋例の場合、ゴム等によってできた袋3の中に シート状成形体4を入れ、袋3の中を真空脱気し た後に、水の中に袋3を入れ、加圧した。この時 水の温度は25℃とし、圧力は3000kg/c m<sup>1</sup> とした。その後に所定に形状にシート状成形 体を打ち抜き、1600℃によって2時間焼成を 行って基板を作成した。

以上の様に本実施例によれば、シート状成形体 を冷間静水圧性によって加圧し、所定の形状に加 工し焼成する事によって、シート状成形体をち密 この目的を選成するために、無機質材料を主成分とする原料を真空押し出し法によってシート状成形体として、そのシート状成形体を冷悶静水圧法によって加圧し、その後に所定の形状に加工し境成した。

## 作用

この方法により、シート状成形体に均一な圧力 伝説が生じ、成形体の充填密度が上昇する。

#### 实 施 例

以下本発明の一実施例における高密度セラミック基板の製造方法について以下説明する。

無機質を主成分とする原料として、酸化アルミニウム粉末96重量%、焼結助剤として二酸化ウム1重量%、炭酸ウム1重量%の混合し、その混合材料に対してメチルセルロース5重量%、グリセリンの重量%、水15重量%をそれぞれ程量し、ニーダー混練機によって退練し出したにより1、2mmの厚さにしたシート状成形体を作成した。そし

で低焼成収縮率しかも高焼結密度の基板を作成する事ができる。この時シート状成形体の押し出し方向の焼成収縮率は12.5%以下で、幅方向の焼成収縮率は11.0%以下である。又焼結密度は3.7%g/cm³ ~3.82g/cm³ である。

次に本実施例の製造方法と、シート状成形体の 厚さとの関係について説明する。

 力差が生じシート状成形体が変形してしてしまった。またシート状成形体の厚みが O . O 5 mmよりも薄いものを作成しようとした場合、シート状成形体の強度が容ちてしまい、冷間静水圧加圧装置で加圧する際に、シート状成形体に亀裂が生じる事が多かった。

以上の様にシート状成形体の厚みをO. O5mm~2.5mmする事により、真空押し出し袋置等によって押し出された時にシート状成形体に変形が生じないとともに、シート状成形体を冷間性水圧加圧装置等により加圧する際にシート状成形体に急裂が入る事を防止する事ができる。

次に本実施例とシート状成形体の含水量の関係について説明する。

実施例と同一の原料を真空押し出し法によって 1.2mmの厚みを有するシート状成形体を作成 する。次にこの様に形成されたシート状成形体を 含水量を異なるように乾燥させたサンプルを作成 した。そしてこれらのサンブルを第1図に示す冷 間静水圧加圧装置によって水温25℃、圧力を3

及び加圧容器の中の水温の関係について説明する。

実施例と同じ原料を混合し、ニーダー混練機に よって選練し、提練された原料を真空押し出し法 によって1.2mmの厚みを有するシート状成形 体を作成する。次にこのシート状成形体を1.5 重量%の含水量まで乾燥させた後に第1図に示す 冷間静水圧加圧装置によって加圧する。この時冷 間静水圧加圧装置で加圧する際に、加圧容器の中 の水温を3℃にし、いろいろな圧力で加圧したサ ンプルを作成した。同様に5℃、10℃、25 で、45℃、50℃の時のサンブルも作成した。 第2図は加圧圧力とシート状成形体の密度の関係 をおのおのの水温に置いて測定した結果である。 第2図において積軸は冷間静水圧加圧袋屋の加圧 圧力、縦軸はシート状成形体の加圧後の密度を 取っている。このグラフからわかる様に水温が5 0℃以上又は3℃以下では他の温度に比べてシー ト状成形体の密度が小さい事が分かる。この理由 としてまず水温が50℃以上の場合には、シート

以上の様にシート状成形体の含水量を0.05 重量%から3.0重量%にする事により、シート 状成形体は速度な可塑性を持ち冷間静水圧装置に よる加圧において、変形や鬼裂等が発生する事はない。

次に本実施例と冷間鈴水圧加圧装置の加圧圧力

以上の様に、冷間静水圧加圧装置によってシート状成形体を加圧する時の水温を5℃~45℃とする事により、シート状成形体に適度の可塑性が得られ、シート状成形体に均一な圧力伝数が生じ、高密度の基板を得る事ができる。また冷間静

## 特開平3-138101(4)

水圧加圧数数によってシート状成形体を加圧する 時の圧力を100kg/cm<sup>2</sup> 以上4000kg /cm<sup>2</sup> にする事により、复数か発生せずち密な 芸板を得る事ができる。

なお本実施例においてシート状成形体の原料を 酸化アルミニウム粉末9.8 重量%、焼結助剤とし

ることができるので、寸法精度を向上させる事が できる。またシート状成形体の中にある空気等の 残留気孔を少なくするする事ができるので、ち密 な基板を形成する事ができる。

### 4 図面の簡単な説明

第1図は冷間静水圧加圧装置を示す断面図、第 2図は冷間静水圧加圧装置の加圧圧力とシート状成形体の密度の関係を示すグラフである。

1 … … 加圧容器

1 a --- · · · · 黄通孔

2 … … 加圧プロック

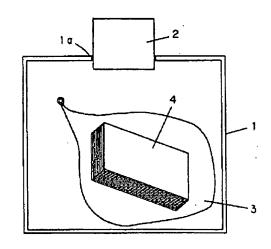
3 ... ... 🕸

4……シート状成形体

代頭人の氏名 弁理士 某野童孝 ほか1名

### 発明の効果

## 第 1 図



1: 加圧容器

Q: 兵通ル 2: 圧力プロック

と:圧力. 3・約

3. 女 4:シート状成形体

